P-TYPE INP SINGLE CRYSTAL SUBSTRATE MATERIAL HAVING LOW DISLOCATION DENSITY

Publication number: JP2229796
Publication date: 1990-09-12

Inventor:

YABUHARA YOSHIKI

Applicant:

SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES

Classification:

- international:

C30B27/02; C30B29/40; H01L21/208; C30B27/02; H01L21/208: C30B27/00; C30B29/10; H01L21/02; C30B27/00; H01L21/02; (IPC1-7): C30B27/02;

H01L21/208; C30B29/40

- european:

Application number: JP19890049460Q 19890301 Priority number(s): JP19890049460A 19890301

Report a data error here

Abstract of JP2229796

PURPOSE:To attain low dislocation density and high concn. of carriers by adding specified amts. of Zn and other impurity so as to regulate the concn. of p-type carriers to a prescribed value. CONSTITUTION:When an InP single crystal is formed from an InP polycrystal, e.g., by the Czochralski method with a sealing liq., Zn having a shallow acceptor level and impurity hardening action is added by 1-7X10<18>cm<-3> and Mg, Be, Cd or Mn as other impurity forming a shallow acceptor level is also added so as to regulate the concn. of p-type carriers to >=7X10<18>cm<-3>.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

DEST AVAILABLE COPY

⑩日本国特許庁(JP)

00 特許出願公開

平2-229796 ⑫公開特許公報(A)

1 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

四公開 平成2年(1990)9月12日

8518-4G 8618-4G P 7630-5F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

◎発明の名称

p型低転位密度 In P単結晶基板材料

创特 頭 平1-49460

多出 顧 平1(1989)3月1日

老 70発

兵庫県伊丹市昆陽北1丁目1番1号 住友電気工業株式会

补伊丹磐作所内

住友電気工業株式会社 勿出 願

大阪府大阪市中央区北浜 4 丁目 5 番33号

弁理士 深見 久郎 外2名 の代理

1. 発明の名称

p型低低位密度InP単結晶基板材料

2. 特許請求の範囲

- (1) 浅いアクセプタ単位を有し不純物硬化 作用を有する亜鉛を1~7×10¹⁸ cm-* 添 加するとともに、後いアクセプタ単位を形成する 他の不純物を少なくとも1種類以上番加して、p 型キャリア適度を 7×10 1 5 cm - 9 以上とし たことを特徴とする、p型低転位密度InP単結 晶基板材料。
- (2) 窮記他の不純物が、マグネシウム、ペ リリウム、カドミウムおよびマンガンからなる群 より選ばれる少なくとも,1種である、請求項1記 戦のp型低転位密度InP単結晶基板材料。

3. 発明の雰囲な説明

[産業上の利用分野]

この登明は、も趣紙転り密度リン化インジウム (InP) 単結晶基板材料に関するものである。 [従来の技術]

lnPは、穏々の半導体デパイス用の基板とし て用いられているが、その中でもp型基板は、高 出力レーザ用基板として使用されている。p型Ⅰ n.P基板を用いるこの種のデバイスでは、n 型基: 板を用いる基板に対しその基板低抗が高くなるた め、デバイス動作時において、そのジュール熱に よる発熱で特性の低下をきたすという問題があっ た。また、デバイス作製工程において、その電極 の作材が難しくなるという問題もあった。このた め、特にレーザ用の基板として、従来から、低転 位でかつ基板抵抗の低い、すなわち高いキャリア 後度を有する甲結島基板が要望されている。

被体對止チョクラルスキー法 (LEC法) で高 キャリア濃度の単結晶を作製する場合は、原料メ ルト中に不純物元素を真識度に添加する方法が採 用されている。しかしながら、亜鉛番加InP単 結晶の場合には、添加濃度を増加させていくと、 5×10 ° ° cm - ° で、その活性化率(実際に 結晶中に含有される不純物量と、アクセプタとし て電気的に活性化している不純物量との比をいう) が減少し、7×10¹⁸ cm⁻³ で飽和してしま うという欠点があった。

このような問題を解決するため、特別昭62~70298号公報では、単結晶を引上げて結晶を切り着した後の冷却速度を希望する方法が顕示されている。しかしながら、この方法では、当該公理にも関示されているように、600℃以上の遺で加熱(アニール)して冷却した際、キャリア連度が半減するという問題があった。この相エピクキシャル法(VPE法)等のデバイス工程では、成長温度が高いことから、キャリア連度の低減を防止することができなかった。

また、特別昭60-260500号公報では、 電気的特性を決定する不純物と、低転位にするた めの不純物硬化作用を持つ中性不純物とを、2種 以上添加することにより、p型高キャリア漁皮低 転位基板を製造する方法が開示されている。しか しながら、この場合、結晶中の不純物漁皮がより 高速度となるために、結晶成長が困難になるという問題があった。また、結晶の頭部ではGaが、 足部ではAsが高値度に含有されているため、頭部と尾部との格子定数の差が大きくなり、LPE 法やVPE法等のデバイス作製の工程においては、 格子不整の関節を生じた。

この発明の目的は、かかる従来の問題点を解消 し、低転位でかつ高いキャリア濃度を有する I n P 単結晶基板材料を提供することにある。

[羅題を解決するための手段]

この発明のp型低転位密度InP単結晶基板材料では、扱いアクセプタ単位を有し不純物硬化作用を有する亜鉛を1~7×10¹⁸cm⁻⁸添加するとともに、強いアクセプタ単位を形成する他の不純物を少なくとも1種類以上添加して、p型キャリア論度を7×10¹⁸cm⁻³以上としたことを特徴としている。

また、この発明において、他の不純物は、好ま しくはマグネシウム、ペリリウム、カドミウムお よびマンガンからなる群より選ばれる。

[作用]

第3図は、亜鉛をドープした『n P 単結晶のキャリア濃度とエッチピット密度との関係を示す図である。第3図に示されるように、亜鉛を1×10° c m - 2 以下の低転位密度の単結晶を得ることができる。

第4図は、亜鉛をドープしたInP単結晶の、 化学分析により求めた含有亜鉛濃度と、Van der Pauw4擔子法により求めたキャリア 濃度との関係を示す図である。第4図に示される ように、含有亜鉛濃度が5×10¹⁶cm⁻⁸以 上になると、InP単結晶中でのキャリア濃度は 直線的に増加せず、飽和状態に近づき、亜鉛のI nP単結晶中の活性化率は徐々に減少する。この ため、含有亜鉛濃度を増加させても、7×10¹ *cm⁻⁸以上のp型キャリア濃度を有した単結 晶を得ることができない。

この発明では、亜鉛を1~7×10 ° c m²

* 添加することにより、低転位化を図り、亜鉛以外の他の不純物を少なくとも1種類以上添加することにより、p型キャリア濃度を7×10* * c m · * 以上としている。すなわち、この発明では、低転位化のために亜鉛を含有させ、p型キャリア濃度を増加させるために他のアクセプタ不能物を添加している。

この発明では、亜鉛含有量が1~7×10° 6 cm⁻³ であるため、従来のようなアニールによる亜鉛のキャリア濃度低下は生じず、アニールしても高キャリア濃度を維持することができる。

また、この発明では、キャリア譲渡を決定する ための最少限の不純物を添加しているので、従来 のような格子不整等の問題を生じることはない。

[実施例]

突旋例1

亜鉛およびマンガンを問時に添加した状態で、 被体対止チョクラルスキー法により、『nP単結 品を成長した。出発原料としては、高圧水平プリ ッジマン(HB)法で作製した『nP多結局を用 いた。多結品1kgを王水エッチングにより前処理し、第1のアクセプタ型不純物としての亜鉛と、第2のアクセプタ型不純物としてのマンガンとを、4インチの石英るつば中に収納した。亜鉛の添加量は結晶フロント部で5×10¹⁸ cm⁻⁸ の濃度となるように、またマンガンの添加量は結晶フロント部で5×10¹⁸ cm⁻⁹ となるように設計した。液体對止剤としては酸化ポロンを用いた。高圧容器内に収納し、昇温して融解させ、1 n P 種結晶を用いて単結晶を引上げた。

結晶回転数は7 r p m、るつば回転数は20 r p m とし、それぞれ反対方向に回転させた。引上げ速度は7 m m / b r とし、自動直径制御装置を用いて、直径が55±5 m m となるように結晶成長させた。

得られた結晶は全長において単結晶であり、直 胸部の長さは40mmであった。この得られた結 品について、全・亜鉛電艦を用い、Van de ェ Pauw4増子法によりp型キャリア濃度を 測定した。

面方位(100)2° off<110>の魏面加工したウェハに、VPE法により、3μmの厚みの『nPエピタキシャル層を成長させたところ、エピタキシャル層において格子不整による欠陥は 認められなかった。

実施例2

第2のアクセプタ型不純物としてマグネシウムを用い、添加量を結晶フロント部で5×10¹⁸cm⁻⁹となるように亜鉛と同時に添加する以外は、実施例1と同じ方法で1nP単結晶を成長させた。

得られた In P結晶について全長にわたりキャリア譲度およびエッチピット密度を測定し、第1 図および第2 図にそれぞれ併せて示した。第1 図および第2 図に示されるように、この実施例における In P 単結品のキャリア譲度は全長にわたり 9. 0×10⁷ 8 cm⁻⁹ 以上であり、エッチピット密度は全長にわたり 1000 cm⁻² 以下であった。

実施例1と同様に、アニールを行なったが、キ

また、エッチピット密度は、リン酸: 臭化水素 - 2: 1のヒューバエッチャントでエッチングす ることにより、エッチピット密度を作製し、これ を顕微鏡にて創定した。

第1図は、InP単結晶の成長軸方向のキャリ ア濃度分布を示しており、機軸の固化率は、固化 した重量/メルトの重量である。

第1図に示されるように、亜鉛およびマンガン を同時に添加した実施例1の1 n P 単結晶は、全 長にわたり、キャリア濃度が1×10¹⁹ c m⁻
⁹ 以上であった。

第2数は、InP単結晶の成長軸方向のエッチ ピット密度分布を示す図である。第2図に示されるように、この実施例のInP単結品のエッチピット密度は、全長にわたり1000cm⁻²以下であった。

また、この得られた結晶を、窒素雰囲気中で6 00で、5時間アニールしたところ、キャリア浪 度の低下は認められなかった。

次に、この結晶の頭部および尾部より加工した、

+リア濃度の低下は認められなかった。また、実施例1と同様にVPE成長によりinPエピタキシャル圏を成長させたが、実施例1と同様格子不要による欠陥は認められなかった。

比較例1

アクセプタ型不純物として、亜鉛のみを添加する以外は、実施例1と同様にしてIn P単結晶を成長させた。亜鉛の添加量は、5×10¹⁸ cm⁻³ 濃度となるように設計した。

得られた1 n P 単結晶について、全長にわたりキャリア違皮とエッチピット密皮とを測定し、それぞれ第1 図および第2 図に併せて示した。第1 図に示されるように、この比較例のI n P 単結晶のキャリア違皮は、結晶フロント部で5×10¹⁸ cm⁻⁸ であった。また、エッチピット密皮は、全長にわたり1000cm⁻² 以下で低転位密皮であった。

比較例2

アクセプタ型不純物として亜鉛のみを添加し、

特関平2-229796 (4)

亜鉛の添加量を、結晶フロント部で7×10° 8 cm - ° となるように設計する以外は、実施例1と問題にして1mP単結晶を成長させた。

得られた単結晶について、実施例1と同様に、全長にわたりキャリア過度およびエッチピット密度を測定し、それぞれを第1図および第2図に併せ示した。第1図に示されるように、この比較例の1nP単結晶のキャリア過度は、結晶フロント部で6.0×10¹⁸cm⁻⁸であり、テイル都で7.0×10¹⁸cm⁻⁸であった。比較例1との比較から明らかなように、この比較例2では、活性化準が減少している。また、第2図に示されるように、エッチピット密度は、全長にわたり1000cm⁻²以下であった。

なお、単結晶の歩管りについては、実施例1および実施例2は結晶テイル部で結晶内不純物濃度の増加によるボリ化を生じ、比較例1および2の約9額であった。

以上の実施例1および2と、比較例1および2 との比較から明らかなように、この発明に従う実

の化学分析により求めた含有亜鉛設度と、Vander Pauw4端子法によりり求めたキャリア濃度との関係を示す図である。

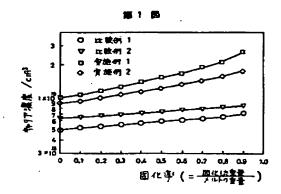
特許出慰人 住友電気工業株式会社 代 理 人 弁理士 澤 見 久 郎 (ほか2名) 施例においては、亜鉛以外の第2のアクセプタ型 不動物を添加することにより、低転位で、かつ高 いキャリア最皮を有する単結晶とすることができ ス

[発明の効果]

以上既明したように、この発明のp型低転位由 皮InP単結晶基板材料では、亜鉛を1~7×1 0¹⁸ cm⁻⁸ 添加するとともに、他のアクセプ 夕型不純物を少なくとも1 智類以上p型キャリア 油度が7×10¹⁸ cm⁻⁸ 以上となるように添 加することにより、低転位で、かつ高いキャリア 油度を有する、p型InP単結晶としている。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明の実施例のInP単結晶の成長輪方向のキャリア濃度分布を示す図である。 第2図は、この発明の実施例のInP単結晶の成長輪方向のエッチピット密度分布を示す図である。 第3図は、亜鉛をドープしたInP単結晶のキャリア濃度とエッチピット密度との関係を示す図である。第4図は、亜鉛をドープしたInP単結晶



TE 10 0 比較例 1 0 比較例 1 0 少 比較例 2 a 貨柜例 1 0 9 2 03 04 0.5 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 国 化率

第 2 图

-594

特別平2-229796(5)

